

Espanja-Madrid: Tietokonekeskuspalvelut
OJ S 150/2023 07/08/2023
Hankijaprofiilia koskeva ilmoitus
Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomaisen/-yksikkö

I.1. Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi: Subdirección General de Planificación y Gestión Económica
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: S2813060G
Postiosoite: Alcalá 38-40
Postitoimipaikka: Madrid
NUTS-koodi: ES300 Madrid
Postinumero: 28014
Maa: Espanja
Yhteyshenkilö: Subdirección General de Planificación y Gestión Económica
Sähköpostiosoite: consultas.contratacion@dgip.mir.es
Faksi: +34 913354892

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: <http://www.mir.es>
Hankijaprofiilin osoite: <https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=cevaJNdFtk%3D>

I.3. Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=r1xRIWoKwdtt5r0ngvMetA%3D%3D

I.4. Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot

I.5. Pääasiallinen toimiala

Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1. Hankinnan laajuus

II.1.1. Nimi

Servicio de administración, operación, seguimiento y control de la Infraestructura General de los Servicios de Informática Penitenciaria (INGESIP) de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Viitenumero: 020020230136

II.1.2. Pääasiallinen CPV-koodi

72514000 Tietokonekeskuspalvelut

II.1.3. Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.2. Kuvaus

II.2.3. Suorituspaikka

NUTS-koodi: ES300 Madrid

II.2.4. Kuvaus hankinnasta

En los últimos años, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha asumido un periodo de fuerte innovación tecnológica La provisión de los servicios profesionales necesarios para la administración, operación, seguimiento, evolución y control de INGESIP (Infraestructura general de los Servicios de Información Penitenciaria) tanto la infraestructura Hardware como Software.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3. Lisätiedot

VI.5. Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

02/08/2023